

证券代码： 300019

证券简称：硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	建信基金 李登虎、赵荣杰、刘洋、徐文琪、张文浩、程广飞、杨易；中信证券 田显城；兴业证券 卢佳莹；中金公司 吴頔、贾雄伟、王天鹤；长城基金 李金洪；大成基金 赵蓬；国泰基金 钱晓杰等。
时间	2024年1月19日
地点	现场接待
接待人员	董事会秘书 李媛媛；投资者关系部 余小红；证券事务部 金跃
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司与投资者就公司产能情况和产品应用领域等问题进行了交流。</p> <p>主要访谈内容如下：</p> <p>一、请公司介绍一下在建项目以及新增产能的情况？</p> <p>回复：公司募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目最后3万吨/年项目于2023年已经建设投产，安徽硅宝8500吨/年硅烷偶联剂技术改造项目基本完成，5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目已经完成基础设施建设等工作，正在进行设备安装，今年将逐步投产。公司目前已形成21万吨/年高端有机硅材料生产能力，将为公司业绩增长提供强大支撑。</p> <p>二、公司产品在电子电器行业的应用及市场拓展情况？</p> <p>回复：公司产品在电子电器行业主要应用于动力电池、消费电子、5G通讯、光伏逆变器、电源、家电等多个领域。公司拥有性能优异的导热和粘接系列产品，可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护，在高端电子产品中实现进口替代，成功进入中兴通讯、天马微电子等高端客户。公司为新能源动力电池组装用胶提供整体解决方案，可以为动力电池提供结构粘接、防水密封、</p>

线束粘接、导热填充等。为新能源汽车、电动自行车安全保驾护航，成功服务于宁德时代、比亚迪、氟多、飞毛腿等知名客户。公司有机硅压敏胶成功被小米、OPPO、vivo 等知名品牌采用。

三、请问公司建筑胶行业增量来源主要在哪些地方？

回复：公司建筑胶产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等。国家倡导的城市更新计划，要求各地加快推进老旧小区改造项目这将会刺激家装、电梯、保温仪器板、双层玻璃等产品对于建筑胶的需求增大。在城市更新计划的驱动下、还有存量房装修和消费升级带动下，将会给高端建筑用有机硅密封胶市场带来需求增长点，公司充分发挥建筑胶行业龙头地位和品牌优势，得益于行业集中度进一步提升，促使公司建筑胶销售稳定增长。

四、公司硅碳负极材料项目客户推进情况？

回复：公司为推动 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目顺利实施，公司投资 3,000 万元，由硅宝新能源通过租赁公司全资子公司眉山拓利科技有限公司现有厂区，新建 1000 吨/年动力电池用硅碳负极生产线，于 2023 年四月建成投产。本项目的建成便于公司开展动力电池用硅碳负极材料产品检测及认证，为公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目顺利实施奠定基础，将为公司创造新的业绩增长点。目前正在开展动力电池客户大批量产品送样检测及认证，现在处于大规模送样阶段。未来将根据市场客户需要实现放量销售。

五、公司设立硅宝科技(上海)有限公司主要目的和未来规划？

回复：公司想充分利用上海国际化优势，紧抓长三角一体化发展机遇，投资建设有机硅先进材料研究及产业化项目，该项投资符合公司围绕硅材料行业实施相关多元化发展战略。公司拟投资 15,000 万元用于建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目，项目包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营销中心、5000 吨/年电子及光学封装材料生产线等。公司设立上海研发中心，将充分利用上海国际化优势，吸引高端人才，完善研发体系，进一步提升公司技术研发实力；公司建设上海营销中心，将更好地服务长三角经济圈客户并辐射全球，增强公司在全球市场的影响力和竞争力；公司新建 5000 吨/年电子及光学封装材料生产

	线，将提升公司高端有机硅密封材料在电子封装、光学显示等领域的应用，解决有机硅行业高端材料技术难题。
附件清单	无
日期	2024年1月19日